

Maintenance Intern

Tvoji zadaci

Soporte en la implementación de la metodología TPM en planta.

Desarrollo de procedimientos e instructivos de trabajo en planta.

Desarrollo de ayudas visuales y difusión de documentos con personal de mantenimiento

Apoyo en implementación de la metodología 5.s en taller de mantenimiento.

Apoyo en la implementación de sap pm y sap mm en mantenimiento y almacén de refacciones.

Tvoj profil

Estudiante de últimos semestres de ingeniería en manufactura, mecatronica o afín, con disponibilidad para desarrollar el proyecto por un periodo de 1 año.

Conocimiento de la metodología 5 ´s

Conocimiento de office avanzado (excel, word, power point)

Conocimiento de power bi deseable.

Conocimiento básico de hidráulica, neumática, plc, control eléctrico.

Responsable.

Autodirigido.

Naša ponuda

Ready to drive with Continental? Take the first step and fill in the online application.

O nama

Continental desarrolla tecnologías y servicios vanguardistas para la movilidad sostenible e interconectada de personas y bienes. Fundada en 1871, la empresa de tecnología ofrece soluciones seguras, eficientes, inteligentes y asequibles para vehículos, máquinas, tráfico y transporte. En 2021, Continental generó ventas por 33 800 millones de euros y actualmente emplea a más de 190 000 personas en 58 países y mercados. El 8 de octubre de 2021, la empresa celebró su 150 aniversario.

El sector del grupo ContiTech desarrolla y fabrica, por ejemplo,



ID posla
REF94414Z

Sektor
Inženjering

Lokacija
Сант Луис Потоси

Pravno lice
**ContiTech Mexicana, S. de R.L.
de C.V.**

productos y sistemas de materiales cruzados, respetuosos con el medioambiente e inteligentes para la industria automotriz, ingeniería ferroviaria, minería, agricultura y otras industrias clave. Guiados por la visión de «soluciones inteligentes y sostenibles más allá de los productos de caucho», este sector del grupo se apoya en su vasto conocimiento de la industria y los materiales para abrir nuevas oportunidades de negocio mediante la combinación de diferentes materiales con componentes electrónicos y servicios individuales.